



Investor Relations 2019



1. 회사 Profile

◎ 회사 개요

회 사 명	주식회사 원익아이피에스
대 표 이 사	이현덕, 이재경 (각자대표)
설 립 일	1991.09.17 (2016.04.01 회사분할)
본 사 주 소	경기도 평택시 진위면 진위산단로 75
임 직 원 수	1,280명 (2019년 3월 末)
주 요 사 업	반도체 / Display / Solar Cell 장비 제조
자 본 금	245.4억 (49,083,901주)
코스닥상장일	1996.09.24 (2016.05.02 재상장)
홈 페이지	www.ips.co.kr

◎ 주주 현황

(2019년 3월 末 기준)

주주현황		주식수	%
자기주식		819,702	1.67%
최대주주	(주) 원익홀딩스	16,148,573	32.90%
경영진	임원	50,047	0.10%
기타	삼성전자	1,850,936	3.77%
	삼성디스플레이	1,850,936	3.77%
	기타 주주	28,363,707	57.79%
Total		49,083,901	100.00%

✓ 삼성전자 전환사채

- 전환사채 발행일 : 2010.03.16
- 발행금액 : 220억 / 전환가액 : 3,047원
- 전환청구일 : 2013.12.18
- 인수자 : 삼성전자 50%(4.48%) / 삼성디스플레이 50%(4.48%)

2. 회사 연혁

2011 ~

2019. 02. 원익IPS & 원익테라세미콘 합병

2016. 04. 회사 인적 분할

(존속 : 원익홀딩스 / 신설 : 원익아이피에스)

2014. 01. (주)테라세미콘 지분 13.15% 인수
(최대주주 등재)

2013. 12. 전환사채 (CB) 220억 전환
: SEC(4.48%) & SDC(4.48%)

2011. 03. 사명변경 : (주)원익IPS

2006
~ 2010

2010. 12. 아토 & 아이피에스 합병

2006. 11. 특수가스 사업부문 물적 분할
: 원익머트리얼즈

03. LCD Dry Etcher 장비 양산

2000
~ 2005

2005. 10. 최대 주주 변경 : (주) 아이피에스

2004. 05. Solar Cell 장비 수출 (일본)

2001. 04. 국산 최초 200mm PE-CVD 장비 양산
특수가스 사업 진출

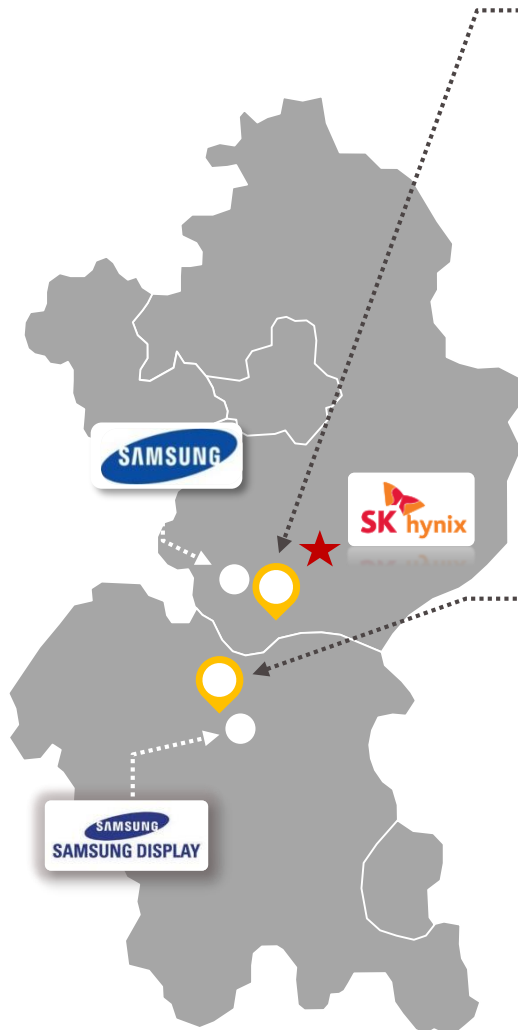
~ 1999

1998. 06. 세계 최초 양산용 200mm ALD
공정 장비 양산

1996. 09. KOSDAQ 시장 등록

1991. 09. (주)아토 회사 설립

3. 사업장 현황



진위 사업장 (HQ)

- 반도체 및 디스플레이 통합 센터
- Capacity : 반도체 25 system/월
- Clean Room 및 R&D Lab : 개발 Class 10 / 제조 Class 1000 수준 : 부품개발 Lab 및 설비교육센터 운영
- 미래 사업부지 추가 확보 (R&D)



*진위 사업장 (HQ)

둔포 사업장

- 디스플레이 종합 제조 센터
- Capacity : 디스플레이 50 Chamber/월
- 둔포 제2공장 신축 (2019년 12월 완공 예정)



*둔포 사업장 (제1공장)

동탄 & 안성 사업장

▶ 동탄 사업장

- 반도체/디스플레이 개발/제조
- Capacity : 반도체 8 system/월

▶ 안성 사업장

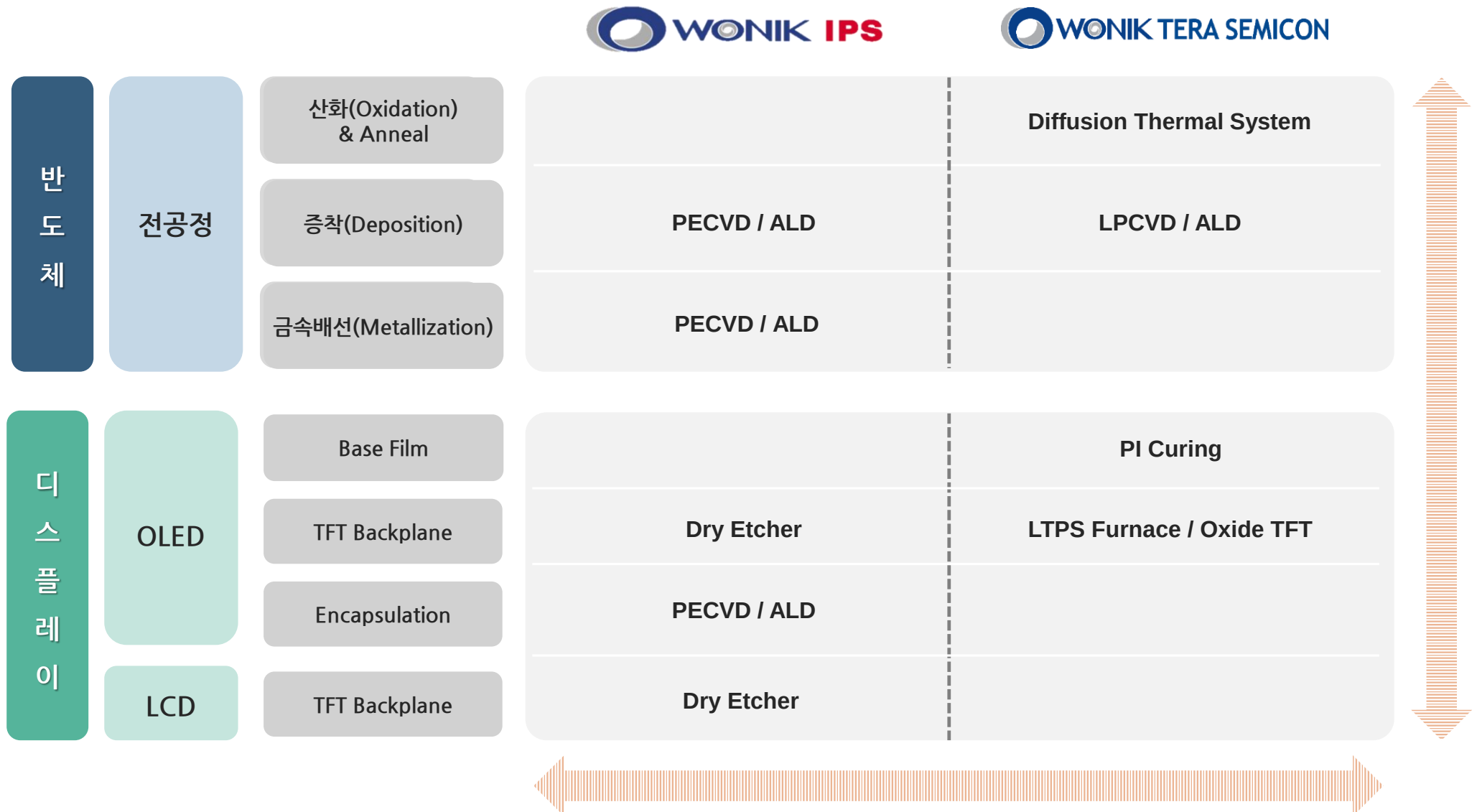
- 디스플레이 제조
- Capacity : 디스플레이 36 Chamber/월

★ 이천 CS 사무동 신축 ('19.12월 완공 예정)

: SK하이닉스 C/S 대응력 강화

4. 제품 소개

“사업 및 제품 포트폴리오 다양화를 통한 미래 성장 동력 확보”



5. 핵심 경쟁력

“핵심 기술 및 역량 통합을 통한 R&D 시너지 창출”

■ 원익아이피에스

PE-CVD 증착 기술

: 박막 균일성, 생산성, Particle 제어 기술

Mini Batch (공간분할) ALD 기술

: 박막 균일성, 생산성

TFT Dry Etcher 기술

: Particle 제어 기술, 미세 제어 기술

TFE (Thin Film Encapsulation) 기술

: 매우 얇은 박막 증착, 진공 물류 기술



■ 원익테라세미콘

Diffusion 열처리 기술

: 온도 제어 기술

Flexible Pi Curing 기술

: Particle 제어기술, Customized Chamber 설계

LTPS Furnace 기술

: 대면적 온도 균일도, 높은 생산성

Oxide 열처리 기술

: 대면적 온도 균일도

합병 방식

■ 주식회사 원익아이피에스가 주식회사 원익테라세미콘을 흡수합병 함

- 존속 회사 : 주식회사 원익아이피에스 / 소멸 회사 : 주식회사 원익테라세미콘

※ 합병 후 존속 회사의 상호 : 주식회사 원익아이피에스

합병 비율

■ 주식회사 원익아이피에스 : 주식회사 원익테라세미콘 = 1 : 0.7394724

- 주당 합병가액 : 주식회사 원익아이피에스 18,689원, 주식회사 원익테라세미콘 13,820원

합병 기일

■ 합병 기일 : 2019년 2월 1일

- 이사회 결의 : 2018년 10월 29일 / 주주총회일 : 2018년 12월 13일 / 신주상장일 : 2019년 2월 20일

감사합니다

